

中国国际科技促进会标准化工作委员会

【2023】中科促标字第 1199 号

关于开展《电子级多晶硅用聚乙烯包装材料技术规范》 团体标准立项通知

各有关单位：

根据《中国国际科技促进会标准化工作委员会团体标准管理办法》的有关规定，经中国国际科技促进会标准化工作委员会及相关专家技术审核，现对《电子级多晶硅用聚乙烯包装材料技术规范》团体标准进行立项，项目计划编号为 CI2023519，特此公告。

请标准起草单位对标准质量严格把关，广泛听取意见，按计划递交标准征求意见稿。

为使该立项标准的制订更加科学合理，欢迎与立项标准有关的科研、使用、管理单位或专业技术人员参加该项标准的编制工作。

如有单位或者个人对该标准项目存在异议，请在公告之日起 15 日内将意见反馈至中国国际科技促进会标准化工作委员会。

地 址：北京市海淀区中关村东路 89 号恒兴大厦 13 层 F

联系人：郑华林 86-10-62652520 或 13910851718

Email : bzw@ciapst.org

传 真：86-10-62652068

中国国际科技促进会标准化工作委员会

